公司代码:688702 公司简称:盛科通信

苏州盛科通信股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

此外,公司 2025 年度实现归属于上市公司所有者的净利润为 -14,994.44 万元,处于亏损状态,请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是 □否

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

此外,2025 年度,公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 -14,994.44 万元、-21,802.05 万元。截至 2025 年 12 月 31 日,公司累计未弥补亏损 28,188.82 万元。公司尚未实现盈利且存在累计未弥补亏损,主要因为公司坚守长期主义的发展策略,持续加大研发投入,扩大研发队伍,筑牢高质量发展的护城河。在高端产品方面,公司注重技术创新和研发积累,开展前瞻性的技术研发和布局,力争在快速发展的新兴市场中形成较强的核心竞争力;在中端和低端产品方面,积极推进当前产品系列裂变的延展扩充或迭代升级,加快提升公司产品的丰富度,力争把握住当下国产化的发展契机。随着研发投入的进一步提升,若未来产品的市场拓展不及预期,则会对公司盈利能力产生较大影响,可能会导致扭亏为盈时点出现延缓,甚至出现亏损幅度进一步扩大的情形。

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司目前处于快速发展阶段,2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数且合并报表期末未分配利润为负数,综合考虑到公司产品研发、市场拓展等业务活动资金需求量较大,为保证公司的正常经营和持续健康发展,公司 2025 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

√适用 □不适用

截至报告期末,公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损人民币 2,152.12 万元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理,改善经营业绩。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	盛科通信	688702	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟留锁	杨颖
联系地址	苏州工业园区汀韵路 258 号	苏州工业园区汀韵路 258 号
电话	0512-62885850	0512-62885850
传真	0512-62885870	0512-62885870
电子信箱	ir@centec.com	ir@centec.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务情况

盛科通信为国内领先的以太网交换芯片设计企业,主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。以太网交换芯片是构建企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络的核心平台型芯片。经过十余年的技术积累,公司现已形成丰富的以太网交换芯片产品序列,多款产品获得中国电子学会“国际先进、部分国际领先”科技成果鉴定。公司在国内具备先发优势和市场引领地位,产品覆盖从接入层到核心层的以太网交换产品,为我国数字化网络建设提供了丰富的芯片解决方案。

公司面向国家数字化网络建设需求,以打造更快、更灵活、更安全、更智能的网络为目标,坚持自主研发。基于规模化市场应用的反馈、对产业链的理解和影响以及行业标准组织的深度参与,公司芯片产品完成数次迭代,现已形成高性能交换架构、高性能端口设计、多特性流水线等多项核心技术,构建了具备自主知识产权、具备国内领先地位、符合本土化需求的核心技术能力,建立了完善的设计、工艺、测试平台。

凭借高性能、灵活性、高安全、可视化的产品优势,公司与国内主流网络设备商和信息技术厂商建立了长期稳定的合作伙伴关系。公司自主研发的以太网交换芯片已进入国内主流设备商的供应链,以公司芯片为核心生产的以太网交换设备已在国内主要运营商以及金融、政府、交通、能源等各大行业网络实现规模应用。

2、主要产品情况

公司主要产品包括以太网交换芯片及配套产品。在聚焦以太网交换芯片业务的基础上,基于自研以太网交换芯片,公司为行业客户进行定制化开发,为其提供以太网交换芯片模组及定制化产品解决方案。此外,公司亦构建少量以太网交换机产品,旨在探索下一代企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络等多种应用场景需求,为芯片业务推广提供应用案例。

以太网交换芯片广泛应用于整个信息化产业。随着网络通信技术的不断更新迭代以及云计算、物联网等技术的发展,网络的边界和能力将得到前所未有的拓展与提升,其蓬勃发展将推动信息化产业进入全互联时代。当前网络体系面向不同应用领域可划分为企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络四个关键应用场景。由于网络体系的每个关键应用场景均采用类似接入、汇聚和核心的组网架构,因此均需要系列化的以太网交换芯片产品。

公司主要产品具体情况如下:

(1)以太网交换芯片及模组

公司以太网交换芯片和芯片模组致力于在企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络的部署和应用,经过多年行业的深耕和积累,公司现已形成丰富的以太网交换芯片产品序列,覆盖从接入层到核心层的以太网交换产品。公司全系列以太网交换芯片具备高性能、灵活性、高安全、可视化的产品优势,充分融合企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络各应用领域的增强特性,具备全面的二层转发、三层路由、可视化、安全互联等丰富的特性。

公司目前产品主要定位中高端产品线,产品覆盖 100Gbps-25.6Tbps 交换容量及 100M-800G 的端口速率,全面覆盖企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络等应用领域。其中,公司面向大规模数据中心和云服务商流量,交换容量为 1.28Tbps 及 25.6Tbps 的高端旗舰芯片,支持最大端口速率 800G,搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性;TsingMaMX 系列交换容量达到 2.4Tbps,支持 400G 端口速率,支持新一代网络通信技术的承载特性和数据中心特性;GoldenGate 系列芯片交换容量达到 1.2Tbps,支持 100G 端口速率,支持可视化和无损网络特性;TsingMa 系列芯片集成高性能 CPU,为企业提供安全、可靠的网络,并面向边缘计算提供可编程隧道、安全互联等特性。

随着公司市场地位的不断提升,下游客户对公司产品规格的丰富度也提出了更高要求,在充分调研客户需求的情况下,公司将在中低端产品方面丰富自身产品规格,从而进一步覆盖下游客户需求,提升公司在企业网络、运营商网络的市场份额,巩固当前的市场地位;同时,在高端产品方面,公司将继续提升产品最大交换容量,从而服务超大规模数据中心及其接入网络,进一步追赶行业领先企业。未来,公司将加大产品研发投入、加快产品布局,尽快实现对高中低端产品的全方面覆盖,应对客户复杂的需求,在市场中具备全方位的竞争能力。

除以太网交换芯片外,公司为行业客户进行定制化开发,为其提供芯片模组及定制化产品解决方案,以适应该行业的特殊应用。

(2)以太网交换机

公司以太网交换机产品基于公司自主研发的高性能以太网交换芯片进行构建,旨在探索下一代企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络等多种应用场景需求,同时为公司以太网交换芯片产品推广提供应用案例。公司以太网交换机产品主要面向具备技术和市场能力的网络方案集成商或品牌设备厂商,产品在设计上融入新兴的白盒交换机、SDN 等创新理念,在商业模式上着力关注面向客户及应用的贴牌定制,并充分整合公司自研软件系统,充分挖掘和展示公司芯片优有充点,实现具有创新力和竞争力的整体解决方案。公司以太网交换机产品目前已在分流领域、安全领域、云计算领域和 SDN 领域建立了应用样板,实现了现网应用。

2.2 主要经营模式

以太网交换芯片方面,公司采用集成电路设计企业通行的 Fabless 经营模式,公司负责集成电路设计、质量控制及销售等环节,将晶圆制造、封装和测试等环节交给芯片晶圆代工商完成,或者公司直接将研发成果交付给晶圆制造厂进行晶圆制造,再交由封装测试厂进行封装测试,公司最终将芯片成品通过直销或经销方式销售予客户。为实现销售模式多元化,公司新增授权许可的销售模式,公司向被授权方进行授权,许可其向供应商采购公司的芯片产品并向客户进行销售,公司向被授权方收取特许权使用费。

芯片模组及以太网交换机方面,公司以自主研发的以太网交换芯片为基础,将芯片模组或以太网交换机整机的生产制造环节委托予硬件加工商进行,生产得到的成品芯片模组或以太网交换机,最终通过直销或经销方式销售予客户。产品交付客户之后,公司继续向客户提供质量保障等后续服务。

2.3 所处行业情况

(1).行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“新一代信息技术产业”之“新兴软件和新型信息技术服务”之“新型信息技术服务”之“集成电路设计”行业,是国家重点发展的战略性新兴产业之一。

(1)行业发展阶段及基本特点

公司研发并销售的以太网交换芯片为用于交换处理大量数据及报文转发的专用芯片,是针对网络应用优化的专用集成电路。以太网交换芯片内部的逻辑通路由数百个特性集合组成,在协同工作的同时保持极高的数据处理能力,架构实现具有复杂性。

全球以太网交换芯片自用厂商以思科、华为等为主,其自研芯片主要用于自研交换机,而非用于供应予其竞争对手。此外,自用厂商亦同时外购其他厂商的商用以太网交换芯片。思科为以太网交换机行业的领军者,在思科的发展初期并没有成规模的商用以太网交换芯片供应商,因此思科通过自研以太网交换芯片的方式配合自研交换机的技术演进。在以太网交换芯片市场寡头竞争的情况下,其他网络设备商亦往往不会采用其主要竞争对手的芯片方案、依赖竞争对手的方案构建交换机,从而丧失自身核心竞争力,而倾向于选择商用以太网交换芯片厂商的芯片方案。

在商用方面,随着全球以太网交换芯片市场的扩大,自用厂商已无法满足下游日益增长的需求,因此全球范围内涌现出博通、美满、瑞昱、盛科通信等以太网交换芯片商用厂商,部分自用厂商亦通过外购商用芯片丰富自身交换机产品线。

以太网交换芯片下游应用场景分为企业网用以太网交换设备、运营商用以太网交换设备、数据中心用以太网交换设备以及工业用以太网交换设备四类,以上应用场景的具体细分应用领域如下:①企业网用以太网交换设备:可分为金融类、政企类、校园类;②运营商用以太网交换设备:可分为城域网用、运营商承建用以及运营商内部管理网用;③数据中心用以太网交换设备:可分为公有云用、私有云用、自建数据中心用;④工业用以太网交换设备:可分为电力用、轨道交通用、市政交通用、能源用、工厂自动化用。

从端口速率看,以太网交换芯片可分为百兆、千兆、万兆、25G、40G、100G、400G、800G 及以上不等。近年数字经济的快速发展,推动了云计算、大数据、物联网等技术产业的快速发展和传统产业数字化的转型,均对网络带宽提出新的要求,400G 及以上的以太网交换芯片需求逐渐增多,800G 端口将成为下一代数据中心网络内部主流端口形态。

(2)主要技术门槛

以太网交换芯片设计具备较高的技术壁垒。随着芯片集成度不断提高,海量逻辑造成研发工程难度提高,研发周期延长。以太网交换芯片市场应用周期达 8-10 年,需要长期的技术与人才积累,要求业内企业具备较强的持续创新能力。以太网交换芯片是计算、存储、智能连接的枢纽,需要与众多其他厂商的以太网交换芯片、网卡、光模块等器件互联互通,这对以太网交换芯片的稳健性和可靠性提出了严苛的要求。此外,在先进制程的研发方面,研发环节往往需要大量且长期的人力资本投入,并承担若干次高昂的工艺流片费用。而上述高额的各类研发支出将在企业经营过程中持续性发生。

以太网交换芯片的技术难点主要集中于高性能交换芯片架构设计、高密度端口设计、针对不同应用场景的流水线设计、并研发配套的 SDK 软件接口。为了支撑以太网交换芯片的大规模应用,需要在产品的性能、特性、成本和功耗之间进行平衡,并同时要求厂商具备大规模数字专用芯片的验证、测试、规模量产能力。以太网交换芯片通过将大量功能专用逻辑化、最优化以达到高带宽、多功能、低成本,需要海量的功能特性相辅相成、协同工作,需要坚实的行业基础以及长期的应用迭代形成技术积累。

公司聚焦以太网交换芯片自主研发,通过多年的人才积累、需求积累、技术积累、产品积累,具备了高性能、灵活性、高安全、可视化的技术优势,形成了高性能交换架构、高性能端口设计、多特性流水线、芯片棵叩可编程、交换芯片安全互联、交换芯片可视化、网络低时延与确定性、面向特定场景的高性能增强引擎、以太网交换芯片验证、SDK 内核与接口兼容性、开放标准化驱动设计与实现等多项核心技术。基于自身积极研发创新、对产业链的深度理解、规模化市场应用的持续反馈、行业标准组织的深度参与,公司产品完成数次迭代,过程中核心技术持续升级完善,形成了具备自主知识产权、具备国内领先地位、符合国产化需求的核心技术能力。

(2).公司所处的行业地位分析及其变化情况

以太网交换芯片领域集中度较高,少量参与者掌握了大部分市场份额。根据以太网交换芯片设计企业品牌名单及主要品牌交换机的研发、生产与销售,可以简单将以太网交换芯片设计企业分为自用厂商与商用厂商,前者主要从事以太网交换机产品的生产销售,其自研芯片用于自产的以太网交换机产品,主要厂商包括思科、华为等;而后者的商用交换芯片通常用于销售予其他以太网交换机整机厂商,主要厂商包括博通、美满、瑞昱、盛科通信等。博通的以太网交换芯片产品在超大规模的云数据中心、HPC 集群与企业网络市场占据较高份额,为商用以太网交换芯片全球龙头。

以太网交换芯片行业具备较高的技术壁垒、客户及应用壁垒和资金壁垒,因此当前行业整体国产程度较低,国内参与厂商较少,公司的以太网交换芯片在国内具备先发优势和市场引领地位,为我国数字化网络建设提供了坚实的芯片保障。公司目前产品主要定位中高端产品线,覆盖企业网络、运营商网络、数据中心网络及工业网络。未来公司将在高中低端产品实现全方位覆盖,与竞争对手展开全方位竞争。

(3).报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)数字经济持续发展激发了全互联时代网络设备的需求

近年来,数字经济在世界范围内蓬勃发展,对经济增长、生产生活方式及国际生产格局产生了重要影响,数字化转型已成为各国高度关注的重要问题。目前,我国正处于从经济高速增长向高质量发展转变的历史关键时期,数字经济对推动产业转型升级和培育增长新动能具有重要作用。

当前,数字经济的发展已经来到人与人、人与机器、机器与机器之间万物互联的全互联时代。下一代数据中心交换机、高端核心路由器等作为未来高带宽网络传输的关键设备,其大规模应用可进一步提升网络传输速度,保障网络的高效和稳定,有助于应用技术的融合与进步,并孕育出各种新模式、新业态,催生多种新兴产业。高端网络设备的应用将全面支撑各行业在全互联时代的业务发展,助力企业的数字化转型。

(2)智算网络的需求推动高性能交换芯片快速增长

基础大模型、大模型应用高速发展,伴随着开源大模型的 Deepseek 的推出以及国内模型的百花齐放,预计智算建设将持续增长,高性能以太网均成行业发展的主流生态,国内外也成立了多个联盟来推动行业加速发展,智算网络对以太网交换芯片提出了更高性能、更高端口密度、更低时延的能力要求,同时也形成了如何提高业务可靠性、如何提供大模型编程确定性的多个创新技术领域。

(3)边缘计算带来节点的增长和新的需求

随着数据流量的不断提升,为了更好地支撑高密度、大带宽和低时延业务场景,集中式的计算处理模式需要逐步转化为靠近用户、就近提供服务的边缘计算模式。边缘计算可以提高数据分析速度,减少相关限制,从而实现更快的响应速度。未来,边缘计算技术将进一步体现媒体性增长。边缘数据中心作为边缘计算模式下基础设施层面的解决方案,将随着车联网、AR/VR、移动医疗等实时性业务的激增而大量涌现,拉动相关网络设备需求。边缘计算为系统工程,需要将网络、存储、计算和认证推到边缘端,以降低承载网的传输距离,为新型业务提供实时计算能力。该过程需要进行复杂的数据处理、超低延迟和大规模的机对机数据交换,将会生成大量包括以太网交换机的额外硬件基础设施,需要构建强大的平台为边缘提供基础,实现机器性能优化、主动维护和智能运营。

(4)云计算发展推动数据中心的需求

我国云计算正处于快速上升期,市场对数据中心等 IaaS 基础设施的需求将逐渐加大。自 2019 年以来,国内云计算巨头以及通信运营商不断加大云计算领域的投资,数据中心作为底层设施将直接受益。云计算业务的发展及流量增长直接驱动云厂商对数据中心的需求增长和投资。与欧美发达国家相比,我国云计算市场起步较晚,市场提升空间巨大,预计未来几年仍将保持快速增长。云计算及大型数据中心的发展建设需要极大数量的以太网交换机,同时也对以太网交换芯片的性能提出了较高的要求。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,534,153,729.41	2,662,111,030.50	-4.81	3,144,903,168.15
归属于上市公司股东的净资产	2,231,444,955.57	2,333,283,243.27	-4.36	2,369,025,327.66
营业收入	1,150,531,395.25	1,081,826,709.25	6.35	1,037,416,005.05
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,150,531,395.25	1,081,826,709.25	6.35	1,037,416,005.05
利润总额	-149,888,115.46	-68,264,740.43	不适用	-19,530,780.19
归属于上市公司股东的净利润	-149,944,394.61	-68,264,740.43	不适用	-19,530,780.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-218,020,509.39	-108,470,187.28	不适用	-66,524,300.54
经营活动产生的现金流量净额	187,050,707.48	174,208,676.27	7.37	-263,270,472.34
加权平均净资产收益率(%)	-6.50	-2.88	不适用	-0.81
基本每股收益(元/股)	-0.37	-0.17	不适用	-0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.37	-0.17	不适用	-0.05
研发投入占营业收入的比例(%)	58.99	39.61	增加 19.38 个百分点	30.28

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	223,001,866.94	284,952,140.67	323,646,023.48	318,931,364.16
归属于上市公司股东的净利润	-15,197,734.73	-8,491,339.42	33,058,292.98	-159,313,613.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-36,593,334.41	-26,221,950.28	25,502,358.56	-180,707,583.26
经营活动产生的现金流量净额	92,104,579.44	46,679,916.10	88,868,960.54	-40,602,748.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,649
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,207
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国振华电子集团有限公司	0	87,172,346	21.26	87,172,346	无	0	国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	-20,496,943	59,860,200	14.60	0	无	0	国有法人
中新苏州工业园区创业投资有限公司	0	46,970,515	11.46	0	无	0	国有法人
苏州君脉企业管理合伙企业(有限合伙)	0	45,322,617	11.05	45,322,617	无	0	其他
中国电子信息产业集团有限公司	0	30,399,698	7.41	30,399,698	无	0	国有法人
Centec Networks, Inc.	0	22,815,968	5.56	22,815,968	无	0	境外法人
中电鑫泽(北京)投资管理有限责任公司-北京中电发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-8,258,452	7,993,946	1.95	0	无	0	其他
中电金投控股有限公司	0	6,046,883	1.47	6,046,883	无	0	国有法人
国新投资有限公司	-1,973,334	5,182,337	1.26	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	4,622,340	4,622,340	1.13	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、“中国振华电子集团有限公司”和“中电金投控股有限公司”均为“中国电子信息产业集团有限公司”的控股子公司,互为一致行动人; 2、“苏州君脉企业管理合伙企业(有限合伙)”“Centec Networks, Inc.”和“嘉兴涵弘贰号企业管理合伙企业(有限合伙)”均为董事、总经理 SUN JIANYONG(孙剑勇)控制的主体,互为一致行动人; 3、除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入 115,053.14 万元,较上年增长 6.35%;归属于上市公司股东的净利润 -14,994.44 万元,较上年同期亏损增加 8,167.97 万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688702 证券简称:盛科通信 公告编号:2026-013

苏州盛科通信股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1534 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 42.66 元,募集资金总额为人民币 2,133,000,000.00 元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 2,004,215,801.87 元。

上述募集资金已全部到账,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行新股的资金到位情况进行审验,并于 2023 年 9 月 8 日出具《验资报告》(XYZH/2023BJAA10B0607)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年 9 月 8 日
本次报告期	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	213,300.00
其中:超募资金金额	100,421.58
减:直接支付发行费用	12,878.42
二、募集资金净额	200,421.58
减:	
以前年度已使用金额	112,184.84
本年度使用金额	68,512.59
其中:本年度使用超募资金永久补流金额	30,000.00
现金管理金额	19,073.86
银行手续费支出及汇兑损益	0.54
加:	
募集资金利息收入	2,239.79
三、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户资金活期存款余额	2,889.54
截至 2025 年 12 月 31 日现金管理余额	19,073.86
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	21,963.39

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了加强募集资金存放、使用的管理,规范募集资金的使用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司章程的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。

(二)募集资金监管协议情况

根据上述制度,本公司对募集资金实行专户存储。公司与中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)以及存放募集资金的专户开户行或其主管分行:上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 1 日分别签订了募集资金专户存储三方监管协议(以下简称“三方监管协议”),募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日,协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

(三)募集资金专户存储情况

根据公司《募集资金管理制度》的要求,公司开设了募集资金专户,截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金专户资金活期存款情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年 9 月 8 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州盛科通信股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250198823600000712	28,295,368.49	使用中
苏州盛科通信股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行	10556030104002419 8	500,000.00	使用中
苏州盛科通信股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001014000758026	100,000.00	使用中
苏州盛科通信股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	89040078801040003300	-	已注销
苏州盛科通信股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	475479679425	-	已注销
苏州盛科通信股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	75150122000531635	-	已注销
苏州盛科通信股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	72100122000295332	-	已注销
苏州盛科通信股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	641065559	-	已注销
合计			28,895.368.49	

注:账户 10550301040024198 及账户 81120010140007 58026 已与银行签订协定存款协议,上表中报告期末余额为基本存款额度金额,未包括超出基本存款额度按协定存款利率计息的金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表:《募集资金使用情况对照表》”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 80,000 万元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-032)。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-026)。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 19,073.86 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间		2023年 9 月 8 日	
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
80,000	结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品	2024年 10 月 29 日	2025年 10 月 28 日	2024年 10 月 29 日
30,000		2025年 10 月 28 日	2026年 10 月 27 日	2025年 10 月 28 日

募集资金现金管理明细表

(下转 180 版)

证券代码:688702 证券简称:盛科通信

苏州盛科通信股份有限公司 2026 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	248,423,210.24	223,001,866.94	11.40
利润总额	-17,029,645.22	-15,197,734.73	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-17,029,645.22	-15,197,734.73	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,265,130.78	-36,593,334.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-122,376,875.95	92,104,579.44	-232.87
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.76	-0.65	不适用
研发投入合计	122,940,166.97	110,612,442.24	11.14
研发投入占营业收入的比例(%)	49.49	49.60	减少 0.11 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,457,509,779.13	2,534,153,729.41	-3.02
归属于上市公司股东的所有者权益	2,231,842,889.02	2,231,444,955.57	0.02

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,705,252.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,483,870.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		